



華立 10 月份營收達 66.1 億 創歷史同期新高紀錄

2024.11.06 高科技材料設備供應商華立，2024 年 10 月自結合併營收 66.1 億元、年增 8.5%，累計營收 664.3 億、年增 19.4%，綜觀 2024 年全球科技電子產業，從伺服器端到邊緣端裝置同步受惠 AI 時代的來臨，各大科技公司的 AI 資本支出呈階梯式爬升，華立在半導體先進製程及先進封裝的關鍵耗材、5G 高頻銅泊基板及 IC 載板製程用高解析度乾膜、3C 與車用高機能工程塑膠的銷售，也將隨 AI 的建置及相關應用的展開，呈現強勁的出貨動能。

華立佈局智能工廠自動化多年逐步開花結果，除已切入 PCB 產業以及半導體的後段封測製程外，近期跨入 AI 伺服器產品組裝的測試自動化生產線，台灣產線已如火如荼展開。華立的自動化設備團隊擁有強大的研發實力，客製化的技術及速度受到伺服器大廠的高度肯定，終端客戶即全球 AI 運算的領導者也相當滿意團隊的專業能力。為因應地緣政治的需求，未來將複製成功經驗至東南亞、美洲的產線，營收也將隨海外產線的擴增而明顯增溫。

華立 CoWoS 的封裝材料打入半導體龍頭大廠供應鏈，明年隨客戶產能大舉開出，將呈現倍數增長的幅度。此外，由於 AI 需求日增，異質整合技術及先進封裝也將日漸增加，為提昇產能及成本效益，晶圓代工廠及專業封測廠皆開始評估跨入面板級扇外型封裝(FOPLP)的可行性，華立除與晶圓廠負責開發 FOPLP 的人員密切接觸，並陸續送樣至面板廠、封測廠，盼能適時切入 FOPLP 的關鍵材料，在未來進入量產時，將為營收增添成長動能。

在屏南產業園區華立攜手同業打造全台唯一氙氣提純工廠，主要設備已抵台按計畫施工中，12 月將進入試量產階段，氙氣是晶片製程雷射氣體的關鍵原料，明年上半年預計完成目標客戶的認證，過往高純度氙氣高度仰賴從國外進口，在地化生產不僅可強化供應鏈的韌性，也能縮短運輸時間、成本及減少碳排，創造供應商、客戶及 ESG 三贏的局面。



關於華立企業：本公司成立於 1968 年，配合我國工業發展與整體企業營運需求，先後引進複合材料、資訊/通訊、印刷電路板、半導體、平面顯示器、以及綠能光電產業材料與設備，以致力成為大中華地區提供高科技材料、設備與技術的全方位科技服務廠商。華立企業總公司位於高雄，先後於中國大陸、東南亞、東北亞等重要城市設立銷售據點。

新聞聯絡人：

呂淑甄

投資人關係

華立企業股份有限公司

Tel. +886-7-2164311, ext. 27093

Email : jessica@wahlee.com

Website : www.wahlee.com